

2015 贵阳国际材料周



中国材料大会 2015

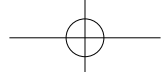
2015年7月10 - 14日 贵州·贵阳
贵州饭店国际会议中心

征文通知



主办单位：中国材料研究学会
贵阳市会展经济促进办公室

www.c-mrs.org.cn/cmc2015



支持单位

中国科学技术协会
中国科学院

中国科学技术部
中国工程院

国家自然科学基金委员会
贵州大学

会议简介

“中国材料大会”是中国材料研究学会的最重要的系列会议，每年举办一次。大会宗旨是为我国从事新材料科学研究、开发和产业化的专家、学者、教授、科技工作者、政府有关的管理部和领导、企业家及其它相关人员搭建一个交流平台，交流和共享材料研究的最新成果，达到互相促进共同提高的目的，并提高新材料在我国国民经济和社会发展中的地位 and 作用。

“中国材料大会 2015”定于 2015 年 7 月 10-14 日在贵州省贵阳市召开，会议由中国材料研究学会发起，中国材料研究学会和贵阳市会展经济促进办公室联合主办。大会共设 30 个分会场，包括 4 个国际分会和 26 个国内分会，征文内容涵盖能源与环境材料、新型功能材料、陶瓷和高分子材料、高性能结构材料、材料设计、制备与评价等材料领域。此外，还同期举行材料教育论坛、新材料企业与专家对接会，以及新材料实验室设备展览会。

组织机构（按姓氏拼音首字母排序）

顾问：李恒德、严东生、周廉

大会主席：黄伯云

大会副主席：屠海令、魏炳波、郑强

组织委员会

主任：何晓军、吴宏春、张增志

委员：车成卫、高端平、韩高荣、李光宪、李元元、刘其斌、罗宏杰、邱勇、唐清、谢建新、杨锐、姚燕、周少雄、周玉、左家和

学术委员会

主任：韩雅芳、徐坚

副主任：冯强、武英

委员：陈湘明、戴圣龙、戴亚平、范润华、宫声凯、顾忠伟、郭小阳、黄云辉、江莞、刘雪峰、吕智、聂祚仁、潘复生、沙刚、孙志梅、王金斌、王曦、吴成铁、武高辉、姚可夫、易健宏、张荻、张立群、张平祥、张文清、张勇、章明秋、赵纪军、赵永好、赵永庆、邹志刚

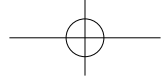
秘书长：李树索、刘飞

副秘书长：李建明、刘枫、张丽华、张艳红

会议时间和会议日程

会议时间：2015 年 7 月 10-14 日

日期	上午	下午	晚上
07.10	国内会议代表注册	国内会议代表注册	
07.11	国际会议代表注册 国内分会交流	国际会议代表注册 国内分会交流、C-MRS 理事会	招待演出
07.12	大会报告	分会交流、墙展集中展示	分会主席会、招待演出
07.13	分会交流	分会交流	
07.14	国际分会交流	国际分会交流	



会址介绍

会议地点：贵州省贵阳市 贵州饭店国际会议中心。

贵州省位于中国的西南，西临云南，东接湖南，北靠重庆、四川，南连广西，交通便利，资源丰富，具有良好的发展前景。贵州地貌特别，有山有水，风景秀丽，旅游资源十分丰富。贵阳市是贵州省省会，是贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心和西南地区重要的交通通信枢纽。贵阳是一座具有高原特色的现代化都市，景色优美，森林围城，城在林中，林在城中，是中国首个国家森林城市（“林城”）和循环经济试点城市。贵阳因有十分舒适的夏天而荣登“中国十大避暑旅游城市”榜首。

贵州饭店国际会议中心坐落于贵阳市繁华的北京路上，环境幽雅，交通方便。饭店设备设施先进，通讯快捷，会议期间提供免费 wifi 服务，服务功能齐全，酒店房间宽敞舒适，具备召开大型学术会议的良好条件。贵州饭店国际会议中心交通便利，距贵阳龙洞堡机场 12 公里，距贵阳火车站 6 公里。

会议规模

会议规模：2000 人；其中：国内会议规模 1500 ~ 1800 人，国际会议规模 300 ~ 500 人。

分会及论坛信息

国际分会：

AA. 超材料与多功能复合材料
BB. 非晶合金与高熵合金

CC. 材料中的锯齿现象和流变单元
DD. 镁合金

国内分会：

能源与环境材料

A. 光催化能源材料
B. 环境功能材料
C. 能量转换与存储材料
D. 热电材料与器件
E. 油气田先进材料
F. 极端条件下的低维材料与器件

O. 高分子材料
P. 功能弹性体材料
Q. 形状记忆和自修复高分子材料

高性能结构材料

R. 先进金属基复合材料
S. 高温结构材料及涂层
T. 高性能钛合金
U. 粉末冶金
V. 空间材料

新型功能材料

G. 微电子与光电子材料
H. 铁电及氧化物电子信息材料
I. 多铁性材料
J. 超硬材料
K. 超导材料制备与应用技术
L. 块体纳米超细晶材料
M. 生物医用材料

材料设计、制备与评价

W. 材料先进制备加工技术
X. 先进表征方法在材料科学中的应用
Y. 材料评价与服役安全
Z. 材料模拟、计算与设计

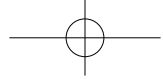
陶瓷和高分子材料

N. 先进陶瓷材料

FA. 材料教育论坛

FB. 新材料企业与专家对接会

EM. 2015 年中国新材料实验室设备展览会



分会信息

AA. 超材料与多功能复合材料

征文主题: 兼具力学、热学、电学、磁学、微波、光学、声学、催化、腐蚀等两种或两种以上物理和化学性能的复合材料,包括但不限于:热结构材料、超材料、双负材料、聚合物先驱体转化陶瓷、透波材料、吸波材料、导热或隔热材料、新能源材料等。
分会主席: 范润华、殷小玮、王玉金、彭华新、安立楠、范同祥

承办单位: 山东大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学、上海交通大学

支持单位: 国家纳米中心、清华大学、中科院上海硅酸盐研究所、中科院理化所、中科院金属所、华中科大、武汉理工大学、西南交大、中航 637 所、兵器 53 所

联系方式: 范润华 山东大学
18668919702 fan@sdu.edu.cn

BB. 非晶合金与高熵合金

征文主题: 非晶合金原子结构和计算机模拟;非晶合金形变与断裂机制;非晶合金的力学性能;非晶合金的表征技术和加工成形;玻璃形成能力和相稳定性;基于非晶合金的复合材料和纳米晶材料;高性能非晶磁性材料;非晶合金的电、热、化学和物理性能;高熵合金设计;高熵合金相选择与相稳定性;高熵合金力学性能及强韧化;高熵合金的功能性能。

分会主席: 姚可夫、卢志超、惠希东

承办单位: 北京科技大学、清华大学、安泰科技股份有限公司

联系方式: 惠希东 北京科技大学
13401135725 xdhui@ustb.edu.cn

CC. 材料中的锯齿现象和流变单元

征文主题: 材料在受到外场作用下产生的锯齿和噪声响应在时间和空间上呈现出无序的分布,它的形成与材料流变结构单元体紧密相关。这些现象和外场的加载速率、温度、样品尺度和微观结构等密切相关。本主题拟探讨各种材料在这些外场作用下呈现出的这一间歇性的锯齿响应现象所对应的物理机制。

分会主席: 张 勇、汪卫华、PK Liaw、王 刚、Yang Yong

承办单位: 北京科技大学,中国科学院,上海大学,太原理工大学

支持单位: 美国田纳西大学,香港城市大学

联系方式: 乔珺威 太原理工大学
13643467172 qiaojunwei@gmail.com

DD. 镁合金

征文主题: 镁合金材料。

分会主席: 潘复生

承办单位: 重庆大学、中国科学院金属研究所、上海交通大学、郑州大学等

联系方式: 陈先华 重庆大学
15922784658 xhchen@cqu.edu.cn

A. 光催化能源材料

征文主题: 光催化反应机理研究;光催化环境净化;光催化反应机理研究;光催化环境净化;光催化能源转换;光电化学与材料;光催化材料的合成与制备;光催化材料的结构与性能研究;光催化抗菌及自清洁;光催化二氧化碳转换;光催化在生物、生命中的应用;新型光催化材料及应用。

分会主席: 邹志刚、王天民、叶金花、黄柏标、王心晨

承办单位: 南京大学

支持单位: 北京航空航天大学、天津大学、山东大学、福州大学

联系方式: 王瑞琼 南京大学
18951991277 wrq11@nju.edu.cn

B. 环境功能材料

征文主题: 生态环境材料及其制备技术;材料生命周期评价技术与应用;材料循环再生技术与应用;材料生态设计与生命周期工程技术;环境工程材料的制备技术与应用。

分会主席: 聂祚仁

承办单位: 北京工业大学

联系方式: 刘 宇 北京工业大学
13161222985 liuyu@bjut.edu.cn

C. 能量转换与存储材料

征文主题: 二次电池(锂离子电池、钠/镁离子电池、锂硫电池、锂空气电池等)、太阳能电池、燃料电池(固体氧化物、质子交换膜等)、储氢材料。

分会主席: 黄云辉、宋登元、刘江、潘洪革、武英

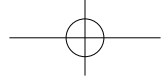
承办单位: 华中科技大学

支持单位: 华南理工大学、浙江大学、同济大学、大连化物所、英利集团、安泰科技股份有限公司等

联系方式: 沈 越 华中科技大学
13638641319 shenyue1213@hust.edu.cn

D. 热电材料与器件

征文主题: 热电输运理论与建模;高性能热电材料合成与制备;薄膜与低维、纳米复合热电材料的微结构与性能调控;氧化物、聚合物等新型热电材料;拓扑绝缘体与热电效应;热电器件及系统的设计、开发与应用。



分会主席：张文清、李敬锋、陈玲
承办单位：中国材料研究学会热电材料及应用分会
联系方式：郑珊 中国科学院上海硅酸盐研究所
18721344725 zhengshan@mail.sic.ac.cn

E. 油气田先进材料

征文主题：新型油气田化学材料及纳米材料、腐蚀与防护、油气田污水处理先进材料与技术、高性能聚合物材料在油气开发中的应用、复合材料在油气开发中的应用等。

分会主席：郭小阳、林元华、李云涛
承办单位：西南石油大学
联系方式：李云涛 西南石油大学
18602807852 yuntaoli@swpu.edu.cn

F. 极端条件下的低维材料与器件

征文主题：低维材料与器件的理论设计、模拟；低维材料在超强电磁下的损伤特性；极低温及超强电磁场作用下低维体系的物性和相变；超高压作用下低维体系的相变；超高比表面积低维体系与超强电磁场的相互作用。

分会主席：戴亚平、唐永建、陈鸿、王占山、资剑
承办单位：中物院激光聚变研究中心
联系方式：焦兴利 中物院激光聚变研究中心
13550829013 xljiao@mail.ustc.edu.cn

G. 微电子与光电子材料

征文主题：Si、Ge、SOI、GOI、SiC 和化合物半导体等衬底材料；用于集成电路和光电器件制造的高-k/金属栅叠层、Low-k 材料、GeSi 外延层、GeSn 外延层、RRAM 介质材料，STT-MRAM 磁性薄膜等新型薄膜材料；新型显示材料；碳纳米管，石墨烯等碳基功能材料；光刻胶、DSA、各类 CVD 和 ALD 前驱体、CMP 抛光材料、工艺化学品、靶材等集成电路制造工艺材料；专用封装材料；材料检测技术与方法；材料设计理论与计算模拟。

分会主席：王曦、宋志棠、杨德仁
承办单位：集成电路材料产业技术创新战略联盟
支持单位：中科院上海微系统与技术研究所，北京多维电子材料技术开发与促进中心
联系方式：石瑛 北京多维电子材料技术开发与促进中心
13901189465 shiying@icmtia.com

H. 铁电及氧化物电子信息材料

征文主题：铁电材料及其器件；氧化物存储材料及其器件；氧化物半导体材料及应用；氧化物光电材料及应用。

分会主席：王金斌、吴迪、李润伟
承办单位：湘潭大学

支持单位：南京大学、中科院宁波材料技术与工程研究所

联系方式：李波 湘潭大学
13973270573 bli@xtu.edu.cn

I. 多铁性材料

征文主题：多铁性单相化合物；多铁性复合材料；多铁性薄膜与外延异质结构；多铁性与磁电耦合理论；多铁性表征方法与技术；多铁性材料的应用。

分会主席：陈湘明、南策文、李晓光、刘俊明
承办单位：浙江大学
支持单位：清华大学、中国科技大学、南京大学
联系方式：刘小强 浙江大学
13588037856 xqliu@zju.edu.cn

J. 超硬材料

征文主题：超硬材料及制品等。

分会主席：吕智、崔田、徐西鹏
承办单位：中国材料研究学会超硬材料及制品专业委员会

支持单位：吉林大学超硬材料国家重点实验室、国家特种矿物材料工程技术研究中心、华侨大学脆性材料加工技术教育部工程研究中心

联系方式：林峰 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
13977324558 linf6316@sina.com

K. 超导材料制备与应用技术

征文主题：超导材料；超导磁通动力学；超导强电及弱电应用技术；低温物理及技术。

分会主席：张平祥、肖立业、闻海虎
承办单位：西北有色金属研究院、西部超导材料科技股份有限公司

支持单位：国家超导技术联合研究开发中心、中国材料研究学会超导材料技术委员会、超导材料制备国家工程实验室

联系方式：闫果 西北有色金属研究院
13572270960 gyan@c-nin.com

L. 块体纳米超细晶材料

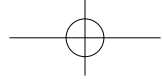
征文主题：块体纳米超细晶材料

分会主席：赵永好、王经涛、武晓雷、吕坚、卢磊
承办单位：南京理工大学
支持单位：中科院力学所、香港城市大学、中科院金属所

联系方式：王琴 南京理工大学
13776576045 wangqin@njust.edu.cn

M. 生物医用材料

征文主题：生物医用高分子材料，生物医用无机非



金属材料, 生物医用金属材料, 生物医用复合材料, 纳米生物材料与软纳米技术, 材料表 / 界面及其与细胞的相互作用, 组织工程与干细胞, 新型药物 / 基因载体材料及递送系统, 用于介入治疗的生物材料, 生物医用水凝胶, 用于分子诊断的生物医用材料, 血液净化材料与人工器官, 生物微制造与三维仿生快速成型技术。

分会主席: 顾忠伟、吴成铁、 愨 勇、陈晓峰、
承办单位: 四川大学、国家生物医学材料工程技术研究中心

支持单位: 华南理工大学(材料科学与工程学院)、西安交通大学(金属材料强度国家重点实验室)、中国生物材料学会、四川省生物医学工程学会、中科院上海硅酸盐研究所

联系方式: 顾忠伟 四川大学
13981889678 zwgu@scu.edu.cn
吴成铁 中科院上海硅酸盐研究所
13651939649 chengtiewu@mail.sic.ac.cn

N. 先进陶瓷材料

征文主题: 铁电压电及热释电陶瓷; 微波介质陶瓷; 透明与激光陶瓷; 太阳光热利用陶瓷; 先进结构陶瓷; 特种耐火材料及超高温陶瓷; 结构-功能一体化陶瓷基复合材料; 先进陶瓷涂层与薄膜; 先进陶瓷的制备技术; 陶瓷粉体的制备与表征。

分会主席: 江 莞、傅正义、董绍明、江伟辉、贾德昌

承办单位: 东华大学、景德镇陶瓷学院、国家日用及建筑陶瓷工程技术研究中心

支持单位: 武汉理工大学、中科院上海硅酸盐研究所、哈尔滨工业大学

联系方式: 王连军 东华大学
13818356253 wanglj@dhu.edu.cn

O. 高分子材料

征文主题: 高分子理论、计算与模拟; 高分子材料的表征、凝聚结构和性能; 功能高分子、医用高分子材料; 分子组装与超分子聚合物; 高分子材料的改性、复合及共混; 高分子材料成型装备及新技术应用; 先进纤维制备、结构与性能; 天然高分子与纤维材料; 高分子教育。

分会主席: 李光宪、郑 强、徐 坚
承办单位: 贵州大学

支持单位: 国家复合改性聚合物材料工程技术研究中心

联系方式: 熊玉竹 贵州大学
13984869122 yuuu123@vip.sina.com

P. 功能弹性体材料

征文主题: 功能弹性体材料。

分会主席: 张立群、郭宝春
承办单位: 中国材料研究学会高分子材料与工程分会

支持单位: 北京化工大学有机无机复合材料国家重点实验室、华南理工大学材料学院

联系方式: 郭宝春 华南理工大学
13602728018 psbcguo@scut.edu.cn

Q. 形状记忆和自修复高分子材料

征文主题: 形状记忆高分子及自修复高分子的化学合成、分子结构、凝聚态结构、性能测试和表征等领域的高分子化学与高分子物理相关研究的最新研究进展。

分会主席: 章明秋、王笃金、夏和生、董 侠
承办单位: 中国科学院化学研究所

支持单位: 中山大学、四川大学
联系方式: 董 侠 中国科学院化学研究所
13651040919 xiadong@iccas.ac.cn

R. 先进金属基复合材料

征文主题: 先进金属基复合材料: 科学、技术与应用。

分会主席: 张荻、马宗义、耿林、樊建中、范同祥
承办单位: 上海交通大学、中国科学院金属材料研究所、哈尔滨工业大学、北京有色金属研究总院

联系方式: 郭翠萍 上海交通大学
13564270918 guocui ping@sjtu.edu.cn

S. 高温结构材料及涂层

征文主题: 高温结构材料设计、制备、性能表征; 高温结构材料表面热防护涂层材料、制备、性能表征以及高温服役环境稳定性。

分会主席: 宫声凯
承办单位: 北京航空航天大学

联系方式: 裴延玲 北京航空航天大学
15201641168 peiyanling@buaa.edu.cn

T. 高性能钛合金

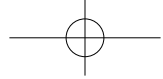
征文主题: 钛合金加工技术; 微观组织演变和相变; 力学性能; 制造与连接技术; 近净成型技术(含3D打印); 环境行为; 钛合金应用。

分会主席: 赵永庆、马朝利、黄 旭
承办单位: 西北有色金属研究院、北京航空航天大学、中航工业北京航空材料研究院

联系方式: 马朝利 北京航空航天大学
13641218375 machaoli@buaa.edu.cn

U. 粉末冶金

征文主题: 粉末冶金基础理论; 钢铁粉末及制品; 有色金属粉末及制品; 硬质合金及金属陶瓷材料; 难熔金属及合金; 磁性材料; 超硬材料; 粉末及粉



体材料制备技术。

分会主席：易健宏

承办单位：昆明理工大学

联系方式：鲍 瑞 昆明理工大学
13888480327 baorui-2003@163.com

V. 空间材料

征文主题：金属基复合材料；轻合金及其空间应用；空间新材料及应用研究进展；航天与空间材料设计与制备技术；材料的空间环境损伤行为；材料的空间环境失效及其防护；材料与空间环境交互作用基础研究；材料空间环境效应模拟仿真研究；空间技术对材料发展的应用需求等。

分会主席：武高辉、马朝利、白书欣

承办单位：哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、国防科学技术大学

联系方式：张 强 哈尔滨工业大学
18246170339 zhang_tsiang@hit.edu.cn

W. 材料先进制备加工技术

征文主题：材料制备加工基础理论、材料先进凝固与塑性成形及粉末冶金技术、材料先进连接及热处理技术和表面工程、材料短流程近终形成形工艺、材料制备加工模具和装备及控制技术、材料制备加工的智能化技术、集成计算材料工程、材料增材制造及微纳制备加工技术。

分会主席：谢建新、刘雪峰、刘文胜、刘 峰

承办单位：北京科技大学、中南大学、西北工业大学

支持单位：现代交通金属材料与加工技术北京实验室、材料先进制备技术教育部重点实验室

联系方式：王文静 北京科技大学
18810615492 wendy_wang_7@163.com

X. 先进表征方法在材料科学中的应用

征文主题：三维原子探针、同步辐射、中子衍射、球差电镜等。

分会主席：沙 刚、王同敏、陈江华、王沿东

承办单位：南京理工大学、大连理工大学、湖南大学、北京科技大学

联系方式：王同敏 大连理工大学
13591336178 tmwang@dlut.edu.cn

Y. 材料评价与服役安全

征文主题：虚拟技术在设计制造一体化中的应用；虚拟技术在航空产品适航认证过程中的应用；材料与构件的服役损伤与评价方法；材料与构件的寿命评估技术；材料的服役损伤模拟与仿真。

分会主席：戴圣龙、冯 强、李殿中、许庆彦、连建民、肖程波

承办单位：北京航空材料研究院、先进高温结构材料

重点实验室、中航伊萨（北京）科技发展有限公司

支持单位：北京科技大学、中国科学院金属研究所、清华大学

联系方式：肖程波 先进高温结构材料重点实验室
13911509116 chengbo.xiao@yahoo.com

Z. 材料模拟、计算与设计

征文主题：计算材料学在纳米、能源、环境、金属、陶瓷、高分子、化工、电子、生物和医学等领域的应用；基于第一性原理或分子动力学的微观尺度材料模拟与结构预测；基于相场、热力学相图和连续介质等方法的介观和宏观尺度材料模拟；从原子、粗晶、相场、介观到宏观尺度的多尺度材料模拟方法及应用；与材料基因组相关的高通量高性能计算和材料数据库构建。涉及微观、介观和宏观等不同尺度的材料计算与模拟，对材料结构和性能进行计算与设计。

分会主席：赵纪军、孙志梅、马琰铭、刘 轶、李默、吕广宏

承办单位：大连理工大学三束材料改性教育部重点实验室、吉林大学超硬材料国家重点实验室、上海理工大学材料科学与工程学院、北京航空航天大学、中国材料学会计算材料学分会

支持单位：上海超算中心、创腾科技有限公司
联系方式：周 思 大连理工大学
13478612884 zhousi.nju@gmail.com
赵文月 北京航空航天大学
13810536211 wenyzhao56@buaa.edu.cn

FA. 材料教育论坛

征文主题：材料教育与创新人才培养

分会主席：周 玉、李光宪、谢建新、郑 强

承办单位：教育部材料学科教育指导委员会、中国材料研究学会

支持单位：哈尔滨工业大学、四川大学、北京科技大学、贵州大学

联系方式：孙东立 哈尔滨工业大学
13836013563 sdl602@hit.edu.cn

FB. 新材料企业与专家对接会

承办单位：中国材料研究学会产业工作委员会、贵阳市投资促进局

联系人：刘 枫

电 话：010-68710443 13801137582

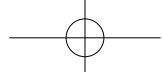
E-mail: fengliucmrs@126.com

EM. 2015 年中国新材料实验室设备展览会

联系人：郭 辉

电 话：13661636460

E-mail: fengliucmrs@126.com



论文提交及发表

1. 论文中文摘要于 2015 年 4 月 30 日前在中国材料研究学会会议网 (www.c-mrs.org.cn/cmc2015) 提交。论文摘要经学术委员会及各分会评审后录用，并编辑出版论文摘要集。
2. 凡内容符合主题范围、未在国内外正式刊物或其他会议上发表的论文，均可投稿。
3. 分会主席自行安排出版的会议论文将由分会场具体负责文章评审及发表事宜。
4. 希望大会统一安排出版的会议论文，均要求英文撰写。论文全文经学术委员会评审后推荐在《Materials Research Innovation》(SCI 收录) 和《Materials Science Forum》(EI、ISTP 等收录)，详细信息见会议网站。
5. 论文全文全部在网上提交，网上提交论文全文截止日期为 2015 年 7 月 15 日。

青年优秀论文奖及优秀墙展奖

会议分会口头报告和墙展交流两种形式，由分会主席最终确定分会交流程序。

1. 青年优秀论文奖：经各分会评选和奖励，凡年龄在 35 岁以下，在分会场做口头报告并提交全文的参会人员均可参加优秀论文奖的评选。大会统一提供奖励证书。
2. 优秀墙展奖：参加优秀墙展奖的参会人员需在会议期间张贴海报，经大会学术委员会评选后对优秀的作品给予奖励。墙报尺寸应为高 120 cm，宽 80 cm。大会组委会将在大会闭幕式上向获奖人员颁发奖励证书和奖金。有关奖励细则请登录学会会议信息网 www.c-mrs.org.cn/cmc2015 查询。

重要日程

2014 年 12 月 10 日	征文通知
2015 年 4 月 30 日	论文摘要提交截止日期
2015 年 5 月 20 日	摘要录用通知
2015 年 7 月 15 日	网上提交论文截止日期

国际会议代表注册费标准：

2015 年 5 月 31 日前注册（以银行印鉴为准）：
注册费：USD \$220

2015 年 5 月 31 日后注册：
注册费：USD \$250

大会赞助

赞助单位可在会议资料袋、大会程序册、会议论文光盘和会议现场进行企业宣传和产品广告。

联系人：刘 枫

电 话：010-68710443 13801137582

E-mail: fengliucmrs@126.com

付款方式：银行汇款

单位名称：中国材料研究学会

开户银行：北京银行魏公村支行

银行帐号：0109 0303 2001 2011 1009 376

注：汇款请注明参会代表姓名及参加分会代码。

会议注册费及付款方式

国内会议代表注册费标准：

2015 年 5 月 31 日前注册（以银行印鉴为准）：

C-MRS 会员：RMB 1300 元

非 会 员：RMB 1500 元

学 生：RMB 1000 元

2015 年 5 月 31 日后注册：

C-MRS 会员：RMB 1500 元

非 会 员：RMB 1700 元

学 生：RMB 1100 元

联络方式

会议联系人：张艳红

电 话：010-68475052

传 真：010-68722033

E-mail: chinese_mrs@163.com

汇款查询：王宇翔

电 话：13141248851

E-mail: wang133211@163.com

地 址：北京市海淀区紫竹院路 62 号赛迪大厦 4102 室

邮 编：100048